

## 单一来源采购单位内部会商意见表(一)

填表日期: 2025年11月20日

中央预算单位	中国科学院高能物理研究所
采购项目名称	高能探测器专用集成电路工艺与代加工服务
采购项目预算 (人民币万元)	175
拟采用采购方式	单一来源采购

## 采购项目概况、拟采用采购方式的理由、供应商(制造商及相关代理商)名称及地址

针对高能像素阵列探测器研制项目需求,通过自主设计进行芯片的流片加工。为了在有限的像素单元内集成全部电路功能,需要采用特征尺寸较小的集成电路工艺,经过调研,选用 0.13um CMOS 混合信号工艺进行芯片设计。需要生产商能提供 0.13um CMOS 混合信号工艺,成熟的基于 Cadence Virtuoso 设计平台的 PDK 设计库,每年不少于 3 次的 MPW 班车,可进行工程批流片,晶圆尺寸 $\geq 8$  英寸。需要生产商能提供高精度高阻电阻,阻值不低于 1kohm/sq;提供至少 8 层金属的布线资源,且具备 2 TopMetal(即两层厚顶层金属)的工艺选项支持;提供 MIM 电容器件支持,且单位面积容值不得低于 1.5 fF/um²;提供标准数字单元库和 I/0 引脚库。通过前期对流片成本、工艺可靠性等多因素的调研,中芯国际集成电路制造有限公司(SMIC) 0.13um 混合信号工艺是唯一适合前期研发,同时又支持后续批量生产的集成电路工艺。高能所电子学的研发已在此工艺上进行了多版本的设计和改进,积累了大量的设计经验,不同工艺的设计不能够直接移植到其他工艺,只能采用完全相同的工艺继续芯片生产。

中芯国际集成电路制造有限公司为国内最大的集成电路生产商,能提国产的供稳定可靠的 0.13um CMOS 混合信号工艺,具有良好的信誉及口碑。由于集成电路设计的特殊性,需要保证流片工艺的一致,从而保证设计参数不变。本项目之前已基于相同工艺(SMIC 0.13um 混合信号工艺)进行了多次流片,故只能采用单一来源方式继续在此工艺上流片。因此,本项目只能选择中芯国际集成电路制造有限公司作为生产商。

单一来源采购牛产商信息如下:

生产商名称:中芯国际集成电路制造有限公司

地址: 上海市浦东新区张江路 18号

政采公开

■是,根据有关要求,确定此文件及该项目采购合同可以正常网上公开。

□否,情况说明:

使用部门负责人签字(课题负责人/系统负责人(含)以上人员)		日期:	2025. 11. 21
联系电话			

说明: 1.100万≤金额<200万的采购项目,需要直接采用单一来源采购方式的,采购前填写此表:

- 2. 如篇幅较长,可将部分内容作为附件,由使用部门负责人另行签字;
- 3. 此表除使用部门负责人签字外,其他内容均用计算机打印。